

Declaration and Power of Attorney For Patent Application Erklärung Für Patentanmeldungen Mit Vollmacht

German Language Declaration

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit an Eides Statt:

dass mein Wohnsitz, meine Postanschrift, und meine Staatsangehörigkeit den im Nachstehenden nach meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen.

dass ich, nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für den dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent beantragt wird für die Erfindung mit dem Titel:

SLIP RING UNIT WITH A PRINTED CIRCUIT BOARD

deren Beschreibung

(zutreffendes ankreuzen)

☐ hier beigefügt ist.

☒ am January 9, 2002 unter der

Anmeldungsseriennummer 10/043,885

eingereicht wurde und am
abgeändert wurde (falls tatsächlich abgeändert).

Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der obigen Patentanmeldung einschliesslich der Ansprüche durchgesehen und verstanden habe, die eventuell durch einen Zusatzantrag wie oben erwähnt abgeändert wurde.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung irgendweicher Informationen, die für die Prüfung der vorliegenden Anmeldung in Einklang mit Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56(a) von Wichtigkeit sind, an.

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäss Abschnitt 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 119 aller unten angegebenen Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde, und habe auch alle Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde nachstehend gekennzeichnet, die ein Anmeldedatum haben, das vor dem Anmeldedatum der Anmeldung liegt, für die Priorität beansprucht wird.

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SLIP RING UNIT WITH A PRINTED CIRCUIT BOARD

the specification of which

(check one)

☐ is attached hereto.

☒ was filed on January 9, 2002 as

Application Serial No. 10/043,885

and was amended on _____
(if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to the examination of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56(a).

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, § 119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

German Language Declaration

Prior foreign applications
Priorität beansprucht

Priority Claimed

<u>101 12 895.9</u>	<u>Germany</u>	<u>15/03/01</u>
(Number)	(Country)	(Day Month/Year Filed)
(Nummer)	(Land)	(Tag; Monat; Jahr eingereicht)

<u>x</u>	
Yes	No
Ja	Nein

Ich beanspruche hiermit gemäss Absatz 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 120, den Vorzug aller unten aufgeführten Anmeldungen und falls der Gegenstand aus jedem Anspruch dieser Anmeldung nicht in einer früheren amerikanischen Patentanmeldung laut dem ersten Paragraphen des Absatzes 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 112 offenbart ist, erkenne ich gemäss Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56(a) meine Pflicht zur Offenbarung von Informationen an, die zwischen dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung und dem nationalen oder PCT internationalen Anmeldedatum dieser Anmeldung bekannt geworden sind.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code § 120 of any United States application(s) listed below and insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56(a) which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

(Application Serial No.) (Anmeldesenummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)
---	---------------------------------

(Status) (patentiert, anhängig, aufgegeben)	(Status) (patented, pending, abandoned)
---	---

(Application Serial No.) (Anmeldesenummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)
---	---------------------------------

(Status) (patentiert, anhängig, aufgegeben)	(Status) (patented, pending, abandoned)
---	---

Ich erkläre hiermit, dass alle von mir in der vorliegenden Erklärung gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen der vollen Wahrheit entsprechen, und dass ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen abgebe, dass wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben gemäss Paragraph 1001. Absatz 18 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten von Amerika mit Geldstrafe belegt und/oder Gefängnis bestraft werden koennen, und dass derartig wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Gültigkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines darauf erteilten Patentes gefährden können.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Inventor(s): Ludwig Angerpointner
Title: SLIP RING UNIT WITH A PRINTED CIRCUIT BOARD

"Exhibit A"

POWER OF ATTORNEY

The specification of the above-identified patent application:

- ☐ is attached hereto
☒ was filed on January 9, 2002 as application Serial No. 10/043,885.

I hereby revoke all previously granted powers of attorney in the above-identified patent application and appoint the following attorneys to prosecute said patent application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith:

John C. Freeman (34,483)
Kent E. Genin (37,834)

Please address all correspondence and telephone calls to John C. Freeman in care of:

Brinks Hofer Gilson & Lione
NBC Tower, Suite 3600
P.O. Box 10395
Chicago, IL 60610
(312)321-4200

The undersigned hereby authorizes the U.S. attorneys named herein to accept and follow instructions from Dr. Johannes Heidenhain GmbH as to any action to be taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U.S. attorney and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U.S. attorneys named herein will be so notified by the undersigned.


Inventor: Ludwig Angerpointner

Date: 21.2.2002